

# Manual Slit Coater

- ◎ テーブル移動型塗布装置
- ◎ 塗布前プライミング処理による塗布再現性の向上
- ◎ 高性能定量吐出ポンプ
- ◎ 塗布液材料の省液化
- ◎ 広い範囲の基板材料に対応
- ◎ リフトピン機構搭載により、基板の取り出しが容易
- ◎ ロック機構付安全カバー搭載
- ◎ 強酸タイプの塗布材料にもオプション対応可能
- ◎ 塗布技術の展開例
  - 液晶用CF材料
  - 半導体用層間絶縁膜
  - 塗布型透明導電膜
  - 高粘度PI材料
  - 有機EL、有機半導体材料
  - 感光性ポジレジスト材料
  - その他 ご相談ください



基板サイズ	最大: 400 × 500mm
基板厚み	標準: 100 μm ~ 3mm (3mm以上オプション対応可能)
ポンプ吐出容量	標準: 6cc (1cc, 20cc, 200cc その他オプション対応)
液充填量	最小12.5cc (1ccポンプ+150mmノズル使用時)
塗布液粘度	標準: 0.5 ~ 50cP オプション: ~ 10000cP
塗布均一性	標準: < ±3% (Dry膜厚1.5μm時)
装置本体外形	W1400 / D950 / H2000 (mm) 1000kg
制御BOX外形	W700 / D700 / H1740 (mm) 100kg